Lötdraht Sn96,5Ag3Cu0,5, 0,75 mm, C3+, bleifrei, 500g



Dieser Lötdraht von Tamura Elsoldmit der bewährten SAC305-Legierung (Sn96,5Ag3Cu0,5) wurde speziell für professionelle Lötanwendungen in der Elektronikfertigung, im Prototypenbau sowie für Service- und Reparaturarbeiten entwickelt. Die hochwertige Silber-Kupfer-Legierung bietet hervorragende Benetzungseigenschaften, hohe mechanische Festigkeit und eine ausgezeichnete Langzeitzuverlässigkeit der Lötverbindungen. SAC305 zählt zu den weltweit am häufigsten eingesetzten bleifreien Elektronikloten und eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen mit erhöhten thermischen und mechanischen Belastungen.

Das halogenfreie C3+ Flussmittel sorgt für eine saubere Verarbeitung und optimale Benetzung der Lötstellen. Die No-Clean-Eigenschaften reduzieren den Reinigungsaufwand nach dem Löten erheblich und ermöglichen effiziente Arbeitsabläufe in Produktion und Werkstatt. Mit seinem Drahtdurchmesser von 0,75 mm eignet sich der Lötdraht hervorragend für präzise Handlötungen und elektronische Baugruppen mittlerer Größe.

- Legierung: Sn96,5Ag3Cu0,5 (SAC305)
- Drahtdurchmesser: 0,75 mm
- Flussmitteltyp: C3+
- Flussmittelklasse: ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
- Halogenfreies Flussmittel
- No-Clean-Technologie
- Bleifreie Ausführung
- Für Hand- und Automatenlötungen geeignet

Artikel-Nr.	**WL93260**
Modell	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Hersteller	TAMURA ELSOLD
Hersteller-Artikel-Nr.	RÖLOT8044
GPSR Herstellerdaten	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Detail Inhaltseinheit	500 g
Flussmittelklasse	1.1.3, F-SW32, ROL0
Legierung	Sn96,5Ag3Cu0,5
Flussmitteltyp	C3+
Flussmittelanteil	3,5 %
Klassifizierung	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Drahtdurchmesser	0,75 mm
Legierung	Sn96,5Ag3Cu0,5
Bleifrei/Bleihaltig	bleifrei
ESD gerecht	nein